

芯片产业市场深度调研及发展预测与投资机会研究报告(2026-2031版)

报告简介

芯片是一种微型电子器件，又称集成电路。目前除部分国际巨头外，芯片行业已形成设计业、加工制造业、封装测试业三业分离、共同发展的局面。芯片是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过

80%的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。

过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于0.5%。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%，远低于70%的自给率目标。

麦肯锡预测到2030年，汽车和工业部门将分别占芯片销售额平均增长的14%和12%，从而推动这十年的需求增长，这说明了这些行业对芯片的需求不断增长。

尽管当前全球半导体市场出现短期低迷，但长期来看芯片需求有望呈现强劲增长态势。国家先后出台的《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》等政策均提到，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻关，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。目前，中国集成电路行业已在全球集成电路产业中占据重要市场地位。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及芯片专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国芯片的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业

状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对芯片业务的发展进行详尽深入的分析，并根据芯片行业的政策经济发展环境对芯片行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对芯片行业的研究观点，以供投资决策者参考。

报告目录

第一章 芯片行业概述及相关技术指标

第一节 芯片产品概述

第二节 芯片产品性能参数

第三节 芯片替代品分析

第四节 芯片的用途及应用领域

第二章 2021-2026年中国芯片市场发展关键因素分析

第一节 芯片市场规模分析

第二节 芯片市场主要竞争对手构成

第三节 芯片市场政治、经济、法律、技术环境分析

一、政治环境

二、经济环境

三、法律环境

四、技术环境

第四节 芯片市场发展驱动因素分析

一、产品优势

二、政策扶持

第三章 芯片生产工艺及技术路径分析

第一节 芯片各种生产方法及利弊对比分析

第二节 国内外芯片生产工艺及技术趋势

一、国外主流生产工艺介绍

二、国内主流生产工艺介绍

第三节 国内外芯片最新技术研发及应用情况

第四节 主要生产设备情况介绍

第四章 芯片市场容量分析

第一节 2021-2026年芯片市场容量统计

第二节 芯片下游应用市场结构

第三节 影响芯片市场容量增长的因素

第四节 2026-2031年我国芯片市场容量预测

第五章 芯片市场推广策略研究

第一节 芯片行业新品推广模式研究

第二节 芯片市场终端产品发布特点

第三节 芯片市场中间商、代理商参与机制

第四节 芯片市场网络推广策略研究

第五节 芯片市场广告宣传策略

第六节 芯片市场推广与配套供货渠道建立

第七节 芯片新产品推广常见问题

第六章 芯片营销渠道建立策略

第一节 芯片市场营销渠道结构

一、主力型渠道

二、紧凑型渠道

三、伙伴型渠道

四、松散型渠道

第二节 芯片市场伙伴型渠道研究

第三节 芯片市场直接分销渠道与间接分销渠道管理

一、直接分销渠道

二、间接分销渠道(长渠道、短渠道)

第四节 网络经销渠道优化

第五节 渠道经销管理问题

一、现金流管理

二、货品进出物流管理

三、售后服务

第七章 芯片市场客户群研究与渠道匹配分析

第一节 芯片主要客户群消费特征分析

第二节 芯片主要销售渠道客户群稳定性分析

第三节 大客户经销渠道构建问题研究

第四节 渠道经销商维护策略研究

第五节 芯片市场客户群消费趋势发展方向

第八章 2021-2026年芯片原料行业发展的影响展望

第一节 我国芯片原料行业发展状况

一、芯片原料行业历史相关指标汇总

二、芯片原料相关指标汇总

三、芯片原料行业中芯片的替代情况

第二节 影响芯片原料行业发展的主要因素

第三节 2021-2026年芯片原料行业发展态势展望

一、2021-2026年芯片原料行业发展态势展望

二、2021-2026年芯片原料价格走势预测

第四节 2021-2026年芯片原料行业发展的影响展望

第九章 2021-2026年中国芯片市场行情分析及发展预测

第一节 国内芯片市场发展回顾分析

第二节 2026-2031年芯片产量分析及预测

第三节 2026-2031年芯片需求量分析及预测

第四节 国内芯片进出口状况分析

第五节 2026-2031年中国芯片价格研究

一、芯片产品价格变化趋势

二、芯片产品价格影响因素分析

第六节 芯片主要下游消费领域构成分析

一、下游消费领域

二、下游产业发展预测

三、市场需求结构及份额构成

第十章 2021-2026年中国主要芯片企业标杆分析

第一节 深圳市海思半导体有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第二节 紫光集团有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第三节 深圳市中兴微电子技术有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第四节 华大半导体有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第五节 北京智芯微电子科技有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第六节 深圳市汇顶科技股份有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第七节 杭州士兰微电子股份有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第八节 大唐半导体设计有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第九节 敦泰科技(深圳)有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第十节 北京中星微电子有限公司

一、企业基本情况介绍

二、生产规模分析

三、经营财务指标分析

四、产量及供需格局走势分析

第十一章 2021-2026年中国芯片行业投资机会风险展望

第一节 2021-2026年芯片行业投资机会

一、2021-2026年芯片行业主要领域投资机会

二、2021-2026年芯片行业出口市场投资机会

三、2021-2026年芯片行业企业的多元化投资机会

第二节 2021-2026年芯片行业投资风险展望

一、宏观调控风险

二、行业竞争风险

三、供需波动风险

四、技术创新风险

五、经营管理风险

六、其他风险

第十二章 2021-2026年对芯片行业主要研究结论及市场判断

第一节 对芯片市场行情的主要判断及结论

第二节 对芯片产品主要生产技术及工艺流程分析判断

第十三章 中道泰和独家策略建议

第一节 芯片技术开发注意要点及应对策略

一、芯片技术开发注意要点

二、芯片技术开发应对策略

第二节 芯片项目投资注意要点及应对策略

一、芯片项目投资注意要点

二、芯片项目投资应对策略

第三节 芯片行业产业链延伸策略

第四节 芯片产品市场及销售策略建议

图表目录

图表：芯片全球市场构成图

图表：芯片技术质量指标

图表：芯片理化性质一览图

图表：芯片生产工艺流程图

图表：芯片主要生产工艺及技术对比

图表：芯片下游需求领域构成图

图表：芯片市场发展驱动因素构成图

图表：芯片行业在建、拟建项目统计

图表：芯片产品主要生产厂家相关数据统计

图表：2021-2026年芯片市场规模分析

图表：2021-2026年芯片产品进出口情况

图表：2021-2026年全球经济发展对芯片行业的影响

图表：2026-2031年芯片产品价格走势

图表：2026-2031年芯片产量分析及预测

图表：2026-2031年芯片需求量分析及预测

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号 : 566763

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20240510/566763.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)